(54) WAFER WASHING DRYING DEVICE

(11) Kokai No. 52-12576, (43) 1.31 1977 (21) Appl. No. 50-88324

(22) 7.21.1975

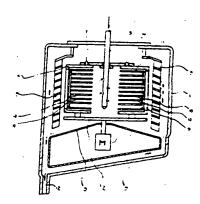
(71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) HIROTO NAGATOMO (2) (52) JPC: 99(5)C3.92(5)A91.71E2.99(5)A04

(51) Int. Cl<sup>2</sup>. H01L21/302,B08B3/00,F26B5/08

PURPOSE: To prevent water contamination by making the clean washing and

drying of wafer.

CONSTÍTUTITON: Set a semi-conductor wafer 10 in the wafer chamber 4 of the dence and rotate a rotator, at the same time, project water radiatedly from a noze is 3 to wash the surface of the semi-conductor water 10. The cleaning water goes through the semi-conductor 10 and washes its surface, and hits each piece of a louver sytle cylindrical body 8 fitted with the outside of the wafer chamber 4 and goes out reflecting with the same angle of reflection as that of incidence and drops down inside the side wall of the device, and is discharge doutside the device at an exhaust slot. Then stop the water projection from the nozzle 3 and elevate the rotation number of 1,000-2,000 rpm to remove wet stick to the surface of the water by centrifugal force and dry it.



						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		j.			
	•										
ŧ,					•				•		<b>a b</b>
4.		, ţ.		* •		<b>.</b>	e de la companya de				
		• .		• *					•		•
	i ve	,		e Agi + ≱a _a a	e di la companya di salah s	•	ar.		*		
							ar sign				
r -						A <sup>4</sup>	·		* .		
				· .					4,	**	
				•							
										· ·	
; ; t.					.*	•		*			
ē,						•			r 4 .		
E SAL					•			•			
eβb L <sup>O</sup> B					•						
#2 2				<u></u>		<u> </u>					
										**	Company of the Compan
a a	**										
								•			
104						a a a a a a a a a a a a a a a a a a a					
		*. *			F		•				
, #r	,										
								•			
ř,			ş .	m sty.	2.0						
				\$				~			
, ·						· · ·					
1						*2				31 ***	
*	,			<i>* *</i>		•					
									•		
is F			2.4 1 4	,						Company of	
					7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		• •				
¥								and the second			
e P	÷				*	*		and the state of t			
<b>L</b>			×	**	•	•			-		
									÷ .		
•			•			•	,				:
· .					-					••	
	•				Market in the second se				•		
							: •				

## 19 日本国特許庁

# 公開特許公報

50 \* 7 -21 "

も明 みる年 ウェハ佐伊克女芸士

許

结

時肝病水の範囲化配敏された発明の数

... プイラン/ヨウスイポンチョウ 東京都小平市上水本町 1450 書地 保式会社 日立製作所武皇工者内

节品出籍人

न्य

4. 0 27/25/2006

25 发展主

東京四千代17月7年2月2日 - 丁月5章 第十岁 \*\* (100) 我在自己 1 第二次 作 等 \* \* 1 W

10 19 4

> 東京都で代ける大大の第二十日3 章上寺 MARCHARL BOOK MARCH 27 1- 27 1 1 1 1/2

> > 50 0555...

①特開昭 52-12576

③公開日 昭 52. 1・:::

3.持頓昭 50-883.24 贫出類日

昭的 11:15 72/ 審査請求 全4頁

庁内整理番号 6521 57 7/13 57

7018 34 21 24 34

**30**日本分類

9915K3 9 215) 19 1 71 E2 9915)A04

Dint. C12 HOIL 21. 302

B08B 3 00 F268 5 U8

### 発明の名称

#### 等許請求の範囲

1. ノズルを中心として終ノズル周囲にウェハ収 納部が配投され、終ウェハ収納部が回転板上化保 待されているウェハ疣浄乾染装置において、上紀 ウェハ収納部の外局によろい戸状の円領体が設け られていることを特徴とするウェハ代学を與発賞。 2. 等杵構束の動頭の異1項配配のウェハ発発を 鉄菱魚にかいて、上記ウェハ収和元上記を乗り天 皮が敷けられるとともに冬りェハ収納部間にスペ ーサが配設されていることを等量とするウェハ疣 净复数装置。

3. 特許請求の転出の第1回記載のウェハ佐浄乾 は注意において、上記四転取の下方に傾斜面を有 する流形が設けられていることを無機とするウェ **个凭伊戴仪发挥。** 

<sup>全相小</sup>學和李寶斯

エタ 3はウェハル原転回公園に関すしまので 日として中央はかよハを無難し、適心分離を値に

より乾辣する半導体ウエハ疣浄乾燥装置(リンサ アンドドライヤ)を対象とするものである。

半導体装置の製造工程にかいて、毎性のよい半 選体装置を得るには機化、不純物拡散、気相化学 **収長等の角処理する前に半導体ウェハの表面をよ** く先声し、その後変壊してダガスければならない。 半点体ウェハの表面を洗浄し、乾燥するための 従来の半導体ウェハ佐摩蛇焼姜改は、円筒容器が らなる装度本体内の中心に天井から乗下された水 を放射状に増射するためのノメルが殺害され、― 5、袋倉本体内の下部には外部のモータにより回 転する島転坂が殺仗され、上犯ノメルの守患には このに転収に支持されたウェハ収納邪が4~5個 **な及されている。そして処理すべき半点体ウェハ** を築竹市具内に複数数配置し、これを上記ウェハ 記 密幕に登場してノズルの 簡単に、半導体ウェバ が4~5 プロックミに分けられ、かつ水平方向で 軽に多数のなべられた火葬で知覚し、上配回転収 と、他して別思すべきも身体では八が桁側されて のもウェバルが対かりとも中央を流転させながら、

(特別 (1241257き)を)

ノズルよりその宇宙に地転するウェハに対して第 1 対してその面を用発し、その後、水の噴射を止め て、洋油回転による適心分群作用を利用して乾燥 を行つて表前が滑降された半導体ウェハをあるの である。

しかし、上記装力においては、適心力により飛取した水溝が男叫の円棚や25の壁にぶつかり終れかえつて確状の収子となり、出出の気度の見れに乗じて再びウェハよに付着して、完全なウェハの 最級ができない。

また、上記英智化かいては、回転板化支持された4~5個のウェハ収収開が回転中、浅葉母の羽根の如き作用をして中国内に成成を発生させ、低低のときこの場所にあたつた半温はウェハの表面に水分及びどみが付寄する。

これがため、博奉されるべき半導体ウェハ最前が汚突され次の無処理、例えば酸化、不純物拡散、C V D ( 気相化学成長 ) において不良発生の原因となつた。

本名明は上紀に鑑みてなされたもので、その目

的はウェベの推摩を飛摩を無を行うととによりウェベの所受を防止することにある。

上記目的を達成するための本質明の基本機会は、 ノズルを中心として、さノズル開開にウェハ収納 明が配設され、数ウェハ収納底が回転板上に支持 されているウェハ佐浄板機装履化かいて、上配ウ ェハ収納部の外間によろい戸状の円間体が登けら れているととを経療とする。

本等明の他の概成は、上配着本環成のウェハ奈 序を気体質において、上配ウェハ収納部上部を優 う天板が設けられるとともに、各ウェハ収納部間 にスペーサが投けられていることを特徴とする。

本発明のさらに他の構成は上記等本構成のウェ 類色 小疣母乾燥装置において、上記回転板の下方に至 を有する底板を設けてあることを特徴とする。

以下本語明の一貫集例を特面を参照しながら具な的に設明する。

第1図は本発明のウェハ乾集装飾である。 「同図において、1は円筒容器からなる装置本体である。この装置本体円筒容器1内の中央部座部

には回転板2があつて、この回転板2はその下側 に致けられたモータ N により回転するようになつ ている。3はノメルであつて、長屋天井から垂下 せられ、その先導幕は円筒容器本体内の中央部に **空性し、水を放射状化機材できるようになつてい** る。このノズル3の納油には上記回転板2に支持 されたウェハ収納配もがも仰、四万亿配数されて いる。との各ウェハ収が何もは互いに隔てられて 空間部を有し、男2歳のウエハ収納部を示す点に **示すように各党制制にステンレス収又はアルミニ:** クム毎等の中空体からなるスペーサ5が配設され ている。6はクエハ収的部4及びスペーサ5上に 設けられた円板状の 天舟で、これらりェハ収納器 ♦ 及びスペーサ 5 の上部全体を強つている。との 天良6は回転収2の回転により左右によらつくの を知止するために4箇所には当孔が形成され、各 ウェハ収納市民設けた場内ピンでがこの孔に相入 し、このピンにより保持協定される。また、この 〒86 な必要に応じてノメル3を持ち上げるとき、 ぶべに取り作せるようになつている。 と別に転放

に支持されたウェハ収納略 4 及びスペーサ 5 の外間には、わずか隔離してよろい戸状の円間体 8 が設けられている。このよろい戸状の円間体 8 を確成している各片は上下方向に等間隔に斜めに配致され、裏次各片が次の片を使い、かつ、内外の間に隙間をそれぞれつくつている。

上配回転板2の下側の装置底板9は装備外周囲 ド向かつて傾斜してかり、再下した水は装金外間 川に向かつて焼れる。処理される半導体ウェハ 10は参列治具11内に水平方向で破に多数個立 べられた状態で収納され、さらに整列治具11か 今ウェハ収納部4にそれぞれ収納される。この表 質本はの下部には排出孔12があり、処理後の水 はこの孔から装置外へ排除される。なか、このが けん12にダクトを設けてかいて、装置本体内の 空気及び水を質制的に排除するようにしてもよい。

半導体ウェハの角角的鉄は、上配するよう化学 選体ウェハ10を装置内のウェハ収納服4に収納 し、まず、回転板2を回転数500PPMで回転 させ、当時パノズル3から火を放射状化複射して 2531

半端年ウェハ10の長前を売争する。この売券は他 えば、1~5分行立りものとする。疣療水は当時 はりェハ10の表面をあつてその表面を疣浄し、ゥ エハ収納削4つ回饋に設けられたよろい戸状の円 簡体8の各片にあたり、その入射角と同じ反射角で に、れかえりをから外へ出て長覚伽県内別に成下し掛 出れ12~~り矢置外へ併出される。なか、定板は増 升しているから、ネ .キシ甲根をほやかに母躱できる。 次に、ノズル3からの水の噴む\*\*を止め、四転板 2の回転数を1000~2000 RPMの高速回転とし、 近心分離の作用によりウェハ素面に付着する水分 を母除し乾燥する。上記処理により、長度円滑体 内には耐焼がなく、かつ半導体ウェハ10の表面 への放在子のはね返りらなく、良く洗浄気寒され た半導体ウェハ10が得られる。一回の処理で約 100枚の半導体ウェハ10が疣浄乾錠される。 以上実施卵で説明したような本発明によれば、 クェハ収納等外間部のその外側によろい戸状の円 簡体を設けておくから、ウェハ上に付着していた 水橋が紀水乾焼のとき、よろい戸状円筒体を構成

: ているみだれあたり、人材角とゴじ角光で成ね てのもへとび出し水蛭が内側に売れて戻ることを 防止することができる。

また、本学明によれば、ウェハ収納部上部に天 要を対けてその上部を取りので、 近異母の別様の 如き作中が起りにくくなり、また、ウェハ収約部 〇谷空間部をスペーサにより埋めてしまりから、 さらに述異母の如き作用が起りにくくなり、 株成 が中のて少くなるのである。

このようをことから、本宮町にこればウェハの 方典を防止することが 、ウェハの 青海な洗浄新海 ができるのである。

したがつて、半導体発度を作る場合のその後の 物化、不純物拡散、気相化学成長等の執処理にお ける不良を大気に低減することができる。すなわ ち、ボリンリコン生成における異常受長、8102 生成における異常成長等を防止することができる のである。

本名明は上紀実施例に喊定されるものではない。 M.えば、半導体ウェハを収納するウェハ収納部を

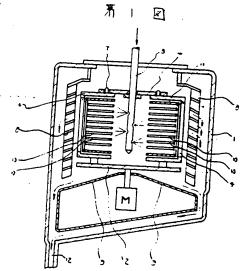
3 紫州型ける岬湾にしてがよく、またノメルは一方側にのみ噴割する増浩にしてもよい。

#### 河面の希腊左説明

第1 四は本意明の一書店棚のウエハ先神を便養 はを示す確勢 前4、第2 日はそのウエハ先のを埋 義者のウエハ収納部、スペーサ報を示すが収点で ある。

1 ・・ 英雲本は、2 ・・ 明知版、3 ・・ ノスル 4 ・・ ウエハ収料の、5 ・・ スペーサ、6 ・・ 大 9、 7 ・・ 実出ピン、8 ・・ よろい戸状円が住、 9 ・・ 素を低限、10 ・・ 士碑はウエハ、11 ・ ・ 整列台具、12 ・・ が 世元。

荒野人 并理证 "课"册 到 臺



特開 [[[52-12576 (4)

3

**金附書称:日春** 

íċ ЮJ

£